

件名：【日台バイオメディカル機器マッチング商談会開催のご案内】

秋晴れの候、貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、この度台湾新竹サイエンスパーク主催、財団法人台湾金属研究発展センターが運営の「日台バイオメディカル機器マッチング商談会」について下記通りのご案内申し上げます。

■マッチング商談会のご案内

日時： 2021年10月29日(金) 日本時間午後 14:15 ～ 17:00

方式： WEB 会議 (Skype 等) の方式 (詳細は決まり次第ご連絡申し上げます。)

申込期間： 10月8日(金)まで

申込方法：添付の商談会申込書にご記入の上、下記のメールアドレス(日本窓口：ルートブリッジ合同会社 銭)に送信をお願い致します。

E-mail: guowei.sen@rootbridgetravel.com

電話：03-4563-1935 携帯:080-3097-7049

■参加する台湾企業：

添付ファイルにてご確認頂きますようお願い申し上げます。

■台湾新竹サイエンスパークの概要及び商談会開催主旨

台湾新竹サイエンスパークは、台湾行政院(内閣に相当)国家科学委員会により、海外からハイテク産業を誘致し、台湾国内産業の高度化を促進するため、1980年12月に台湾の新竹に設置されたものであります(添付資料1の組織図参照)。創設してから40年の間に世界的に有名なTSMCをはじめ、数々の半導体企業を育成し、台湾の半導体産業を世界一に導くなど著しい成果を上げ、台湾経済の発展に大きく貢献をしてきました。現在は特にバイオメディカル産業に力を注いでおり、ここ数年間、毎年日台バイオメディカル機器マッチング商談会を開催しております。

今年度の計画としましては、まずサイエンスパークに入居している医用画像、精密医療、IVD、AI活用の医療機器関係の企業約20社(添付資料2ご参照)を率いて、10月13日に開催されるメディカルジャパンにオンラインで参加します。その後、10月29日にWEB会議(Skype等)の形式で「日台バイオメディカル機器マッチング商談会」を開催する予定でございます

※2021/10/13～15開催のメディカルジャパンに本イベントを運営する台湾金属研究発展センターの出展ブースがあり、ご来場の際には是非お越しいただければと存じます。

この度のマッチング商談会は、台湾発の医療機器が日本へ導入されることや日台企業間の技術

連携、ODM/OEM 業務提携などの可能性を見出すことを目指しております。マッチング商談会を通して日台双方の交流を深め、今後お互いのより一層の発展に繋がりたいと画策しております。

なお、日本発の商品を台湾への進出に関する要望がございましたら、今後商談の機会を設けることも可能です。

ご案内は以上となります。ご多忙のことと存じておりますが、ご検討の上、是非とも商談会にご参加いただきますようお願い申し上げます。

■添付資料

- 添付資料 1： サイエンスパークに関する組織図
- 添付資料 2： 台湾金属研究発展センターの出展ポスター
- 添付資料 3： 台湾メーカーの医療機器商品紹介資料
- 添付資料 4： マッチング商談会申込書